



(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 22.12.1998

(51)Int.CI.

CO3C 17/04

(21)Application number: 09-146489

(22)Date of filing:

04.06.1997

(71)Applicant : JSR CORP

(72)Inventor: TAKAHASHI SHIRO

MASUKO HIDEAKI UDAGAWA TADAHIKO

KUMANO KOJI

(54) GLASS PASTE COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a glass paste compsn. capable of forming a glass sintered body (the dielectric layer of PDP) excellent in surface smoothness, colorlessness and transparency and suitable for use in the production of a transfer film excellent in the transferability of a film forming material layer. SOLUTION: This glass paste compsn. contains glass powder, a bonding resin and a solvent. The glass powder has 1−8 μm average particle diameter and a particle diameter distribution in which particles each having ≥10 μm average diameter account for ≤20 wt.% and particles each having 2.5-3.8 µm particle diameter account for ≥20 wt.%.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-338547

(43)公開日 平成10年(1998)12月22日

(51) Int.CL*

CO3C 17/04

識別記号

, marin

FI

C03C 17/04

Δ

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 9 頁)

(21)出廣番号

特層平9-146489

(22)出顧日

平成9年(1997)6月4日

(71)出題人 000004178

ジェイエスアール株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24号

(72)発明者 高橋 至郎

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内

(72)発明者 增子 英明

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内

(72)発明者 宇田川 忠彦

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内

(74)代理人 弁理士 大井。正彦

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ガラスペースト組成物

(57)【要約】

【課題】 ① 表面平滑性および無色透明性に優れたガラス焼結体(PDPの誘電体層)を形成することができるガラスペースト組成物の提供。② 転写フィルムの製造に好適に用いることができるガラスペースト組成物の提供。③ 膜形成材料層の転写性に優れた転写フィルムを製造することのできるガラスペースト組成物の提供。【解決手段】 ガラス粉末、結着樹脂および溶剤を含有するガラスペースト組成物であって、前記ガラス粉末の平均粒子径が1~8μmであり、当該ガラス粉末の粒子

- 径分布が下記(1)~(2)の条件を満足する。 (1)粒子径が10μm以上である粒子の割合が20重量%以下であること。
- (2) 粒子径が2.5~3.8 μ mの範囲にある粒子の割合が20重量%以上であること。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 平均粒子径が1~8μmであり、 粒子径分布が下記(1) および(2) に示す条件を満足 することを特徴とするガラス粉末、(B) 結着樹脂および(C) 溶剤を含有することを特徴とするガラスペース ト組成物。

- (1)粒子径が10μm以上である粒子の割合が20重量%以下であること。
- (2) 粒子径が2.5~3.8μmの範囲にある粒子の 割合が20重量%以上であること。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はガラスペースト組成物に関し、さらに詳しくは、プラズマディスプレイパネルの誘電体層などを形成するために好適に使用することができるガラスペースト組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】最近において、平板状の蛍光表示体としてプラズマディスプレイが注目されている。図1は交流型のプラズマディスプレイパネル(以下、「PDP」と 20もいう。)の断面形状を示す模式図である。同図において、1及び2は、対向配置されたガラス基板、3は隔壁であり、ガラス基板1、ガラス基板2及び隔壁3によりセルが区画形成されている。4はガラス基板1に固定されたパス電極、5はガラス基板2に固定されたアドレス電極、6はセル内に保持された蛍光物質、7はバス電極4を披覆するようガラス基板1の表面に形成された誘電体層、8は例えば酸化マグネシウムよりなる保護膜である。誘電体層7はガラス焼結体より形成され、その膜厚は例えば20~50μmとされる。 30

[0003]誘電体層7の形成方法としては、ガラス粉末、結着樹脂および溶剤を含有するベースト状の組成物(ガラスベースト組成物)を調製し、このガラスベースト組成物をスクリーン印刷法によってガラス基板1の表面に塗布して乾燥することにより膜形成材料層を形成し、次いでこの膜形成材料層を焼成することにより有機物質を除去してガラス粉末を焼結させる方法が知られている。

【0004】 ここに、ガラスペースト組成物を構成する結着樹脂としては、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロースなどのセルロース誘導体、ボリビニルアルコール、ボリビニルブチラール、ボリエチレングリコール、ウレタン系樹脂、メラミン系樹脂などが知られており、これらのうち、ガラス粉末の分散性、組成物の塗布特性、燃焼の容易性などの観点から、エチルセルロースが好ましいとされている(例えば特開平6-321619号公報参照)。

【0005】しかして、ガラス基板1上に形成する膜形成材料層の厚さは、焼成工程における有機物質の除去に伴う膜厚の目減量を考慮して、形成すべき誘電体層7の 50

膜厚の1.3~2.0倍程度とすることが必要であり、例えば、誘電体層7の膜厚を20~50μmとするためには、30~100μm程度の厚さの膜形成材料層を形成する必要がある。一方、前記ガラスペースト組成物をスクリーン印刷法により塗布する場合に、1回の塗布処理によって形成される塗膜の厚さは15~25μm程度である。このため、膜形成材料層を所定の厚さとするためには、ガラス基板の表面に対して、当該ガラスペースト組成物を複数回(例えば2~7回)にわたり繰り返して塗布(多重印刷)する必要がある。

【0006】しかしながら、スクリーン印刷法を利用す る多重印刷によって膜形成材料層を形成する場合には、 当該膜形成材料層を焼成して形成される誘電体層が均一 な膜厚 (例えば公差が±5%以内) を有するものとなら ない。これは、スクリーン印刷法による多重印刷では、 ガラス基板の表面に対してガラスペースト組成物を均一 に塗布することが困難だからであり、塗布面積(パネル サイズ)が大きいほど、また、塗布回数が多いほど誘電 体層における膜厚のバラツキの程度は大きいものとな る。そして、多重印刷による塗布工程を経て得られるパ ネル材料(当該誘電体層を有するガラス基板)には、そ の面内において、膜厚のバラツキに起因する誘電特性に バラツキが生じ、誘電特性のバラツキは、PDPにおけ る表示欠陥 (輝度ムラ) の原因となる。さらに、スクリ ーンED刷法では、スクリーン版のメッシュ形状が膜形成 材料層の表面に転写されることがあり、このような膜形 成材料層を焼成して形成される誘電体層は、表面の平滑 性に劣るものとなる。

【0007】スクリーン印刷法によって膜形成材料層を 形成する場合における上記のような問題を解決する手段 として、本発明者らは、ガラスペースト組成物を支持フ ィルム上に塗布し、塗膜を乾燥して膜形成材料層を形成 し、支持フィルム上に形成された膜形成材料層を、電極 が固定されたガラス基板の表面に転写し、転写された膜 形成材料層を焼成することにより、前記ガラス基板の表 面に誘電体層を形成する方法 (以下、「ドライフィルム 法」という。)を含むPDPの製造方法を提案している (特願平8-196304号明細書参照)。 ことに、ド ライフィルム法における転写工程の一例としては、支持 フィルム上に膜形成材料層が形成されてなる複合フィル ム(以下、「転写フィルム」という。) をガラス基板の 表面(電極固定面)に重ね合わせた後、当該転写フィル ム上に加熱ローラを移動させることにより、膜形成材料 層をガラス基板の表面に加熱接着させ、次いで、ガラス 基板の表面に接着固定された膜形成材料層から支持フィ ルムを剥離除去する方法を挙げることができる。そし て、このようなドライフィルム法を含むPDPの製造方 法によれば、膜厚均一性および表面平滑性の良好な誘電 体層を形成することができる。また、この製造方法によ れば、誘電体層の形成材料である転写フィルムをロール

状に巻き取って保存するととができる点からも有利であ ス

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、セルロース誘導体などの従来公知の樹脂を含有するガラスペースト組成物を支持フィルム上に塗布して膜形成材料層を形成する(転写フィルムを製造する)場合において、転写フィルムを構成する膜形成材料層が、ガラス基板に対して十分な接着性(加熱接着性)を有するものではないため、支持フィルムからガラス基板の表面に転写されにくいという問題がある。また、PDPを構成する誘電体層に良好な電気的特性を発現させる観点から、当該誘電体層には、更に優れた表面平滑性が要求される。さらに、PDPを構成する誘電体層には、光透過率が高く、無色透明性に優れていることが要求される。

【0009】本発明は以上のような事情に基いてなされ たものである。本発明の第1の目的は、表面平滑性に優 れたガラス焼結体を形成することができるガラスペース ト組成物を提供することにある。本発明の第2の目的 は、無色透明性に優れたガラス焼結体を形成することが できるガラスペースト組成物を提供することにある。本 発明の第3の目的は、比較的低温条件(600℃以下) で行われる焼成処理によって結着樹脂を完全に分解除去 することができ、これに由来する有機物質を含有しない 無色透明性に優れたガラス焼結体を形成することのでき るガラスペースト組成物を提供することにある。本発明 の第4の目的は、PDPの誘電体層として好適なガラス 焼結体を形成することができるガラスペースト組成物を 提供することにある。本発明の第5の目的は、転写フィ ルムの製造に好適に用いることができるガラスペースト 組成物を提供することにある。本発明の第6の目的は、 膜形成材料層の転写性(ガラス基板に対する膜形成材料 層の加熱接着性) に優れた転写フィルムを製造すること のできるガラスペースト組成物を提供することにある。 [0010]

【課題を解決するための手段】本発明のガラスペースト組成物は、(A)平均粒子径が1~8μmであり、粒子径分布が下記(1)および(2)に示す条件を満足することを特徴とするガラス粉末、(B)結着樹脂および

- (C) 溶剤を含有することを特徴とする。
- (1) 粒子径が10 µm以上である粒子の割合が20重量%以下であること。
- (2) 粒子径が2.5~3.8 μ mの範囲にある粒子の割合が20重量%以上であること。

本発明の組成物においては、当該組成物中に占めるガラス粉末の割合が50重量%以上であることが好ましい。また、本発明の組成物における結着樹脂はアクリル樹脂であることが好ましい。

【0011】 【作用】 (1)組成物中に分散されるガラス粉末の平均粒子径および粒子径分布を特定の範囲に制御することにより、優れた表面平滑性と無色透明性とを兼ね備えたガラス焼結体(例えば、PDPの誘電体層)を形成することができる。

(2)結着樹脂としてアクリル樹脂が含有されていることにより、形成される膜形成材料層には、ガラス基板に対する優れた加熱接着性が発揮される。従って、本発明の組成物を支持フィルム上に塗布して転写フィルムを製造する場合において、得られる転写フィルムは、膜形成材料層の転写性(ガラス基板への転写性)に優れたものとなる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明のガラスペースト組成物について詳細に説明する。本発明のガラスペースト組成物は、ガラス粉末、アクリル樹脂からなる結着樹脂 および溶剤を必須成分として含有する。

【0013】<ガラス粉末の構成材料>本発明の組成物 を構成するガラス粉体としては、その軟化点が400~ 600℃の範囲内にあるものが好ましい。ガラス粉末の 軟化点が400℃未満である場合には、当該組成物によ る膜形成材料層の焼成工程において、結着樹脂などの有 機物質が完全に分解除去されない段階でガラス粉末が溶 融してしまうため、形成される誘電体層中に有機物質の 一部が残留し、この結果、誘電体層が着色されて光透過 率が低下する傾向がある。一方、ガラス粉末の軟化点が 600℃を超える場合には、600℃より高温で焼成す る必要があるために、ガラス基板に歪みなどが発生しや すい。好適なガラス粉末の具体例としては、**①** 酸化 鉛、酸化ホウ素、酸化ケイ素 (PbO-B, O, -Si O、系) の混合物、② 酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化ケ イ素(ZnO-B,O,-SiO,系)の混合物、3 酸化鉛、酸化ホウ素、酸化ケイ素、酸化アルミニウム (PbO-B, O, -SiO, -Al, O, 系) の混合 物、④ 酸化鉛、酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化ケイ素 (PbO-ZnO-B, O, -SiO, 系) の混合物な どを例示することができる。

【0014】<ガラス粉末の平均粒子径>本発明の組成物を構成するガラス粉末の平均粒子径は、通常1~8μmとされ、好ましくは2~5μmとされる。ガラス粉末の平均粒子径が1μm未満であるガラスペースト組成物を使用する場合には、当該組成物による膜形成材料層を焼成処理するときに、ガラス粉末の分散媒である結着樹脂などが分解除去されにくくなり、最終的に形成されるガラス焼結体(誘電体層)に有機物質が残留してしまう。そして、この結果、当該ガラス焼結体が着色されたり、白濁したりして、無色透明性の著しい低下を招く。一方、ガラス粉末の平均粒子径が8μmを超えるガラスペースト組成物を使用する場合には、当該組成物による時形では対象を使用する場合には、当該組成物による時形では対象を使用する場合には、当該組成物による時形では対象を使用である。

50 膜形成材料層を焼成処理して形成されるガラス焼結体

(誘電体層)が優れた表面平滑性(例えば中心線平均粗さRaの値が0.2μm以下)を有するものとならない。なお、「ガラス粉末の平均粒子径」は、レーザー回折散乱法により測定された粒子径から求められる値をいうものとする。

[0015] <ガラス粉末の粒子径分布>本発明の組成 物を構成するガラス粉末の粒子径分布としては、先ず、 粒子径が10μm以上である粒子の割合が20重量%以 下であることが必要である。ガラス粉末の平均粒子径が 1~8 µ mの範囲内にあっても、粒子径が10 µ m以上 10 である租大粒子の割合が20重量%を超える場合には、 最終的に形成されるガラス焼結体が、表面平滑性に劣る ものとなる。さらに、ガラス粉末の粒子径分布として、 粒子径が2.5~3.8 μmの範囲にある粒子の割合が 20重量%以上であることが必要である。ガラス粉末の 平均粒子径が1~8μmの範囲内にあり、粗大粒子の割 合が20重量%以下であっても、粒子径が2.5~3. 8μmの範囲にある粒子の割合が20重量%未満である 場合には、ガラス粉末の粒度分布にバラつきが生じ、得 られる転写フィルムのフィルム強度が不均一になるた め、形成されるガラス焼結体にひひ割れが起こる場合が ある。なお、「ガラス粉末の粒子径分布」は、レーザー 回折散乱法により測定された粒子径から求められる値を いうものとする。

【0016】ガラス粉末のBET比表面積は1.5~5.5m²/gの範囲にあることが好ましい。BET比表面積が1.5m²/g未満である場合には、ガラスペースト組成物における結着樹脂の吸着面積が小さすぎて得られる転写フィルムのフィルム強度が小さくなるため、形成されるガラス焼結体が基板から剥離したり、ひ30び割れが起こったりする場合がある。一方、BET比表面積が5.5m²/gを超える場合には、ガラス粉末と結着樹脂との吸着が強すぎて、焼成処理の際に結着樹脂が除去されにくくなり、ガラス焼結体に残留してしまう場合がある。

【0017】また、ガラス粉末のBlain値は6,000~20,000の範囲にあることが好ましい。ここで、「Blain値」とは、空気透過法により測定される比表面積であり、一般に、凝集二次粒子の比表面積を表すと言われている。ガラス粉末のBlain値が6,000未満である場合には、ガラスペースト組成物中に凝集二次粒子が多く存在し、得られるガラス焼結体の表面平滑性に悪影響を与える場合がある。一方、Blain値が20,000を超える場合には、ガラス粉末と結着樹脂との吸着が強すぎて、焼成処理の際に結着樹脂が除去されにくくなり、ガラス焼結体に残留してしまう場合がある。

[0018] 本発明の組成物中に占めるガラス粉末の割合としては、形成されるガラス焼結体に更に優れた無色透明性(高い光透過率)を付与するという観点から、5

0重量%以上であることが好ましい。

【0019】 <結着樹脂>本発明の組成物は、結着樹脂 がアクリル樹脂であることが好ましい。結着樹脂として アクリル樹脂が含有されていることにより、形成される 膜形成材料層には、ガラス基板に対する優れた(加熱) 接着性が発揮される。従って、本発明の組成物を支持フ ィルム上に塗布して転写フィルムを製造する場合におい て、得られる転写フィルムは、膜形成材料層の転写性 (ガラス基板への転写性) に優れたものとなる。かかる アクリル樹脂としては、適度な粘着性を有してガラス粉 末を結着させることができ、膜形成材料の焼成処理温度 (400℃~600℃) によって完全に酸化除去される (共) 重合体の中から選択される。かかるアクリル樹脂 には、下記一般式(1)で表される(メタ)アクリレー ト化合物の単独重合体、下記一般式(1)で表される (メタ) アクリレート化合物の2種以上の共重合体、お よび下記一般式(1)で表される(メタ)アクリレート 化合物と他の共重合性単量体との共重合体が含まれる。 [0020]

【化1】

- 数式 (1) R¹
H.C = C - C OO R²

【0021】 (式中、R' は水素原子またはメチル基を 示し、R'は1価の有機機を示す。) [0022]上記一般式(1)で表される(メタ)アク リレート化合物の具体例としては、メチル(メタ)アク リレート、エチル (メタ) アクリレート、プロピル (メ タ) アクリレート、イソプロビル (メタ) アクリレー ト、ブチル (メタ) アクリレート、イソブチル (メタ) アクリレート、t-ブチル (メタ) アクリレート、ペン チル (メタ) アクリレート、アミル (メタ) アグリレー ト、イソアミル (メタ) アクリレート、ヘキシル (メ タ) アクリレート、ヘプチル (メタ) アクリレート、オ クチル (メタ) アクリレート、イソオクチル (メタ) ア クリレート、エチルヘキシル (メタ) アクリレート、ノ ニル (メタ) アクリレート、デシル (メタ) アクリレー ト、イソデシル (メタ) アクリレート、ウンデシル (メ タ) アクリレート、ドデシル (メタ) アクリレート、ラ ウリル (メタ) アクリレート、ステアリル (メタ) アク リレート、イソステアリル (メタ) アクリレートなどの アルキル (メタ) アクリレート ; ヒドロキシエチル (メ タ) アクリレート、2-ヒドロキシプロビル (メタ) ア クリレート、4 -ヒドロキシブチル (メタ) アクリレー ト、3-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート、2 -ヒドロキシブチル (メタ) アクリレート、3-ヒドロ キシブチル (メタ) アクリレートなどのヒドロキシアル キル (メタ) アクリレート:フェノキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピ 50 ル (メタ) アクリレートなどのフェノキシアルキル (メ

タ) アクリレート; 2-メトキシエチル (メタ) アクリ レート、2-エトキシエチル (メタ) アクリレート、2 ープロポキシエチル (メタ) アクリレート、2ープトキ シエチル (メタ) アクリレート、2-メトキシブチル (メタ) アクリレートなどのアルコキシアルキル (メ タ) アクリレート: ポリエチレングリコールモノ (メ タ) アクリレート、エトキシジエチレングリコール (メ タ) アクリレート、メトキシポリエチレングリコール (メタ) アクリレート、フェノキシポリエチレングリコ ール (メタ) アクリレート、ノニルフェノキシポリエチ 10 レングリコール (メタ) アクリレート、ポリプロピレン グリコールモノ (メタ) アクリレート、メトキシポリプ ロビレングリコール (メタ) アクリレート、エトキシボ リプロピレングリコール (メタ) アクリレート、ノニル フェノキシポリプロピレングリコール (メタ) アクリレ ートなどのポリアルキレングリコール (メタ) アクリレ ート:シクロヘキシル(メタ)アクリレート、4-ブチ ルシクロヘキシル (メタ) アクリレート、ジシクロペン タニル (メタ) アクリレート、ジシクロペンテニル (メ タ) アクリレート、ジシクロベンタジエニル (メタ) ア 20 クリレート、ボルニル (メタ) アクリレート、イソボル ニル (メタ) アクリレート、トリシクロデカニル (メ タ) アクリレートなどのシクロアルキル (メタ) アクリ レート:ベンジル(メタ)アクリレート、テトラヒドロ フルフリル (メタ) アクリレートなどを挙げることがで きる。とれらのうち、上記一般式(1)中、R2で示さ れる基が、アルキル基またはオキシアルキレン基を含有 する基であることが好ましく、特に好ましい(メタ)ア クリレート化合物として、メチル (メタ) アクリレー ト、ブチル (メタ) アクリレート、エチルヘキシル (メ 30 タ) アクリレート、ラウリル (メタ) アクリレート、イ ソデシル (メタ) アクリレートおよび2-エトキシエチ ル (メタ) アクリレートを挙げることができる。 (メ タ) アクリレート化合物との共重合に供される他の共重 合性単量体としては、上記 (メタ) アクリレート化合物 と共重合可能な化合物であれば特に制限はなく、例えば (メタ) アクリル酸、ビニル安息香酸、マレイン酸、ビ ニルフタル酸などの不飽和カルボン酸類;ビニルベンジ ルメチルエーテル、ビニルグリシジルエーテル、スチレ ン、α-メチルスチレン、ブタジエン、イソプレンなど 40 のビニル基含有ラシカル重合性化合物を挙げることがで きる。本発明の組成物を構成するアクリル樹脂におい て、上記一般式(1)で表される(メタ)アクリレート 化合物由来の共重合成分は、通常70重量%以上、好ま しくは90重量%以上、さらに好ましくは100重量% である。本発明の組成物を構成する結着樹脂の分子量と しては、GPCによるポリスチレン換算の重量平均分子 量として2、000~300、000であることが好ま しく、さらに好ましくは5.000~200,000と される。

【0023】本発明の組成物における結着樹脂の含有割合としては、ガラス粉末100重量部に対して、5~40重量部であることが好ましく、さらに好ましくは10~30重量部とされる。結着樹脂の割合が過小である場合には、ガラス粉末を確実に結着保持することができず、一方、この割合が過大である場合には、焼成工程に長い時間を要したり、形成されるガラス焼結体(誘電体層)が十分な強度や膜厚を有するものとならなかったりする。

【0024】<溶剤>本発明の組成物を構成する溶剤と しては、ガラス粉末との親和性、結着樹脂の溶解性が良 好で、ガラスペースト組成物に適度な粘性を付与すると とができると共に、乾燥されることにより容易に蒸発除 去できるものであることが好ましい。また、特に好まし い溶剤として、標準沸点(1気圧における沸点)が10 0~200℃であるケトン類、アルコール類およびエス テル類(以下、これらを「特定溶剤」という。)を挙げ ることができる。かかる特定溶剤の具体例としては、ジ エチルケトン、メチルブチルケトン、ジブロピルケト。 ン、シクロヘキサノンなどのケトン類:n-ペンタノー ル、4-メチル-2-ペンタノール、シクロヘキサノー ル、ジアセトンアルコールなどのアルコール類:エチレ ングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール モノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエ ーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プ ロビレングリコールモノエチルエーテルなどのエーテル 系アルコール類:酢酸-n-ブチル、酢酸アミルなどの 飽和脂肪族モノカルボン酸アルキルエステル類:乳酸エ チル、乳酸-n-ブチルなどの乳酸エステル類:メチル セロソルプアセテート、エチルセロソルプアセテート、 プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、 エチルー3-エトキシプロピオネートなどのエーテル系 エステル類などを例示することができ、これらのうち、 メチルブチルケトン、シクロヘキサノン、ジアセトンア ルコール、エチレングリコールモノブチルエーテル、プ ロビレングリコールモノメチルエーテル、乳酸エチル、 エチルー3-エトキシブロピオネートなどが好ましい。 とれらの特定溶剤は、単独でまたは2種以上を組み合わ せて使用することができる。特定溶剤以外の溶剤の具体 例としては、テレビン油、エチルセロソルブ、メチルセ ロソルブ、テルビネオール、ブチルカルビトールアセテ ート、ブチルカルビトール、イソプロピルアルコール、 ベンジルアルコールなどを挙げることができる。本発明 の組成物における溶剤の含有割合としては、組成物の粘 度を好適な範囲に維持する観点から、ガラス粉末100 重量部に対して、5~50重量部であることが好まし く、さらに好ましくは10~40重量部とされる。ま た、全溶剤に対する特定溶剤の含有割合は、50重量% 以上であることが好ましく、更に好ましくは70重量% 50 以上とされる。

【0025】本発明のガラスペースト組成物には、上記 の必須成分のほかに、分散剤、粘着性付与剤、可塑剤、 表面張力調整剤、安定剤、消泡剤、分散剤などの各種添 加剤が任意成分として含有されていてもよい。好ましい ガラスペースト組成物の一例を示せば、酸化鉛50~8 0重量%、酸化ホウ素5~20重量%、酸化ケイ素10 ~30重量%からなる混合物からなり、平均粒子径が3 μm、粒子径が10μm以上である粒子の割合が1重量 %、粒子径が2.5~3.8 µmの範囲にある粒子の割 合が90重量%、BET比表面積が4.5 m²/g、B lain値が10,000であるガラス粉末100重量 部と、ポリプチルメタクリレート (アクリル樹脂) 10 ~30重量部と、プロピレングリコールモノメチルエー テル(溶剤)10~50重量部とを必須成分として含有 する組成物を挙げることができる。本発明の組成物は、 上記ガラス粉末、結着樹脂および溶剤並びに任意成分 を、ロール混練機、ミキサー、ホモミキサー、サンドミ ルなどの混練・分散機を用いて混練することにより調製 することができる。上記のようにして調製される本発明 の組成物は、塗布に適した流動性を有するペースト状の 組成物である。

【0026】本発明の組成物は、転写フィルムを製造す るために特に好適に使用することができる。この転写フ ィルムは、支持フィルムと、この支持フィルム上に形成 された膜形成材料層とにより構成され、ドライフィルム 法による誘電体層の形成工程に使用される複合材料であ る。ことに、ドライフィルム法による支持フィルムへの 塗布工程に供されるガラスペースト組成物(本発明の組 成物) の粘度としては、1,000~30,000であ ることが好ましい。転写フィルムを構成する支持フィル ムは、耐熱性及び耐溶剤性を有するとともに可撓性を有 する樹脂フィルムであることが好ましい。支持フィルム が可撓性を有することにより、ロールコーター、ブレー ドコーターなどによって本発明の組成物を塗布すること ができ、膜形成材料層をロール状に巻回した状態で保存 し、供給することができる。支持フィルムを形成する樹 脂としては、例えばボリエチレンテレフタレート、ポリ エステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレ ン、ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニ ル、ポリフロロエチレンなどの含フッ素樹脂、ナイロ ン、セルロースなどを挙げることができる。支持フィル ムの厚さとしては、例えば20~100μmとされる。 転写フィルムを構成する膜形成材料層は、本発明の組成 物を前記支持フィルム上に塗布し、塗膜を乾燥して溶剤 の一部又は全部を除去することにより形成することがで きる。本発明の組成物を支持フィルム上に塗布する方法 としては、膜厚の均一性に優れた膜厚の大きい(例えば 20μm以上) 塗膜を効率よく形成することができるも のであることが好ましく、具体的には、ロールコーター による塗布方法、ブレードコーターによる塗布方法、カ ーテンコーターによる塗布方法、ワイヤーコーターによる塗布方法などを好ましいものとして挙げることができる。なお、本発明の組成物が塗布される支持フィルムの表面には離型処理が施されていることが好ましい。これにより、ガラス基板への転写工程において、支持フィルムの剥離操作を容易に行うことができる。また、転写フィルムには、膜形成材料層の表面に保護フィルム層が設けられてもよい。このような保護フィルム層としては、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリビニルアルコール系フィルムなどを挙げることができる。

【0027】本発明の組成物は、上記のように、支持フィルム上に膜形成材料層を形成して転写フィルムを製造する際に特に好適に使用するととができるが、これらの用途に限定されるものではなく、従来において公知の膜形成材料層の形成方法、すなわち、スクリーン印刷法などによって当該組成物をガラス基板の表面に直接塗布し、塗膜を乾燥することにより膜形成材料層を形成する方法にも好適に使用することができる。ここに、スクリーン印刷法によるガラス基板への塗布工程に供されるガラスペースト組成物(本発明の組成物)の粘度としては、10,000~200,000であることが好ましい

[0028]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらによって限定されるものではない。な お、以下において「部」は「重量部」を示す。また、以 下において使用されたガラス粉末の「平均粒子径および 粒子径分布」、「BET比表面積」および「Blain 値」、並びに、形成された誘電体層における「Ra中心 線平均粗さ(Ra)」は、下記のようにして測定した。 【0029】〔平均粒子径および粒子径分布〕ガラス粉 末に精製水を加えて2分間超音波をあてて分散した後、 「マイクロトラック」 (日機装社製) を用いてレーザー 回折散乱法により、平均粒子径および粒子径分布を測定 した。なお、測定は非球形粒子モードで行った。 【0030】〔BET比表面積〕ガラス粉末をサンブル セルに入れ、200℃で20分間脱気処理を行った。そ の後、BET比表面積測定装置「FlowsorbII」 (島津製作所製)を用い、吸着ガスを窒素、キャリアガ スをヘリウムとして、BET1点法により、BET比表 面積を算出した。

【0031】 (Blain値) 恒圧通気式比表面積測定装置「SS-100」(島津製作所製)を用い、測定を行った。計算式は、コゼニー・カーマン式を用いた。【0032】 (Ra中心線平均粗さ)表面形状測定装置「アルファステップ500」(テンコールインスツルメンツ(株)製)を用い、針圧5.8mg、スキャンスピード100μm/秒、スキャン処理2000μmで誘電50体層表面をスキャンして、Ra中心線平均租さ(Ra)

を求めた。

【0033】<実施例1>

(1) ガラスペースト組成物の調製:ガラス粉末とし て、酸化鉛60重量%、酸化ホウ素10重量%、酸化ケ イ素30重量%の組成を有するPbO-B, O, -Si O, 系の混合物 (軟化点550°C) からなり、平均粒子 径が3 μm、粒子径が10 μm以上である粒子の割合が 2重量%、粒子径が2.5~3.8μπの範囲にある粒 子の割合が55重量%、BET比表面積が2.8m²/ g、Blain値が14000であるガラス粉末100 部、結着樹脂として、ブチルメタクリレートとメチルメ タクリレートとを共重合させて得られたアクリル樹脂 (共重合割合: プチルメタクリレート/メチルメタクリ レート=70/30 (重量比)、GPCによるポリスチ レン換算の重量平均分子量:80,000)20部、溶 剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテル20 部を分散機を用いて混練することにより、粘度が7,0 00cpである本発明の組成物を調製した。

77

【0034】(2) 転写フィルムの製造: 上記(1) で 調製した本発明の組成物を、予め触型処理したポリエチ レンテレフタレート (PET) よりなる支持フィルム (幅400mm, 長さ30m, 厚さ38 μm)上にロー ルコータを用いて塗布し、形成された塗膜を100℃で 5分間乾燥することにより溶剤を除去し、これにより、 厚さ50 μmの膜形成材料層が支持フィルム上に形成さ れてなる転写フィルムを製造した。この転写フィルムに ついて、膜形成材料層の表面状態を顕微鏡を用いて観察 したところ、ガラス粉末の凝集物、筋状の塗装跡、クレ ーター、ピンホールなどの膜欠陥は認められなかった。 ネル用のガラス基板の表面 (バス電極の固定面) に、膜 形成材料層の表面が当接されるよう、上記(2)で製造 した転写フィルムを重ね合わせ、この転写フィルムを加 熱ロールにより熱圧着した。ととで、圧着条件として は、加熱ロールの表面温度を110℃、ロール圧を3k g/cm²、加熱ロールの移動速度を1m/分とした。 熱圧着処理の終了後、膜形成材料層から支持フィルムを 剥離除去した。これにより、ガラス基板の表面に膜形成 材料層が転写されて密着した状態となった。

【0036】(4)膜形成材料層の焼成処理および誘電 40 体層の評価:上記(3)により膜形成材料層を転写形成 したガラス基板を焼成炉内に配置し、炉内の温度を、常

温から10℃/分の昇温速度で560℃まで昇温し、5 60℃の温度雰囲気下30分間にわたって焼成処理する ことにより、ガラス基板の表面に、無色透明なガラス焼 結体よりなる誘電体層を形成した。との誘電体層の形状 を目視で観察したところ、ひび割れ、基板からの剥離な どは認められなかった。との誘電体層の膜厚(平均膜厚 および公差) を測定したところ30μm±1.0μmの 範囲にあり、膜厚の均一性に優れているものであった。 また、この誘電体層の中心線平均粗さ(Ra)を測定し たところ0. 1μmであり、表面平滑性に優れているこ とが確認された。さらに、とのようにして、誘電体層を 有するガラス基板よりなるパネル材料を5台分作製し、 形成された誘電体層の光透過率(測定波長600nm) を測定したところ90%であり、良好な透明性を有する ものであることが認められた。以上の結果をまとめて表 1 に示す。

【0037】<実施例2~5および比較例1~5>表1 に示す処方に従って、物性の異なるガラス粉末(酸化鉛 60重量%、酸化ホウ素10重量%、酸化ケイ素30重 量%の組成を有するPbO-B, O, -SiO, 系の混 合物)を使用したこと以外は実施例1と同様にして本発 明のガラスペースト組成物および比較用のガラスペース ト組成物を調製した。次いで、得られたガラスペースト 組成物の各々を使用したこと以外は実施例 1 と同様にし て転写フィルムを製造した。この転写フィルムにおいて 膜形成材料層の表面状態は、いずれもガラス粉末の凝集 物、筋状の塗装跡、クレーター、ピンホールなどの膜欠 陥は認められなかった。その後、得られた転写フィルム の各々を使用したこと以外は実施例1と同様にして、膜 【0035】(3) 膜形成材料層の転写:20インチパ 30 形成材料層の転写および膜形成材料層の焼成処理を行っ て、20インチパネル用のガラス基板の表面に誘電体層 (厚さ30μm±1.0μm)を形成した。

> 【0038】実施例2~5および比較例1~5に係る組 成物の各々について、Φ 形成された誘電体層の形状を 評価し、② 当該誘電体層の中心線平均粗さ (Ra)を 測定し、3 当該誘電体層の光透過率(600nm)を 測定した。ことに、誘電体層の形状は、ひび割れ、基板 からの剥離などの欠陥がなかった場合を「良好」と判定 した。以上の結果を表1に示す。

[0039]

【表 1 】

| | | ガラス粉オ | ガラス粉末 (PbO-B, O, | | - SiO: 系の准合物) | 配合物) | | 和政物 | 影画な | 歌舞存画の評価 | | _1 |
|-------|-------|-----------|------------------|---------------------|---------------|------|-------|--------|--------|---------------|------|----|
| | 44.45 | 粒子径分 | 粒子径分布特性 | BET | Blain (| 使用量 | 組成物中の | 946R | 蒸 | 中で蘇 | 半湖湖南 | 3 |
| | | 104円以上の整合 | 2.5~3.8 | 元 英国英 | | | 10年期合 | | | 中 加 R a | | |
| | (m m) | (無量%) | (重量%) | (m ² /g) | (-) | (報) | (重量%) | (cb) | | (m m) | (%) | |
| 実施例 1 | 3.0 | 2 | 55 | 2.8 | 14000 | 001 | 11 | 7,000 | 與 | 0.1 | 8 | |
| 夹施男2 | 1.8 | 3 | 54 | 5.3 | 00061 | 100 | 11 | 10,000 | 良纤 | 6.05 | 88 | |
| 夹施例3 | £ 3 | 4 | 59 | 1.6 | .7000 | 100 | 11 | 4, 000 | 良好 | 0.2 | 26 | |
| 夹施例4 | 3.0 | 3 | 75 | 2.8 | 13500 | 100 | 8 | 6,000 | 與 | 0.2 | 88 | |
| 规据例5 | 3.0 | н | 95 | 2.7 | 16000 | 100 | 8 | 5,500 | 良纤 | 89.0 | 16 | |
| 无数配 1 | 0.5 | | 22 | 20.5 | 00098 | 100 | 11 | 50,000 | 度好 | 0.1 | 65 | |
| 比較例2 | 12.1 | 2 | 89 | 1.0 | 3000 | 901 | 11 | 1.500 | ひび割れあり | 0.5 | 88 | |
| 比較例3 | 17.1 | מו | 74 | 0.5 | 1500 | 801 | 717 | 1.300 | を | ı | ı | |
| 比較例4 | 3.0 | 25 | 99 | 2.0 | 00001 | 100 | 45 | 2,300 | 良好 | 0.8 | 182 | |
| 比较例 5 | 3.2 | 3 | 10 | 2.5 | 12000 | 821 | 44 | 3 200 | ひび割れあり | o. හි | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | 14 |

[0040]

【発明の効果】本発明の組成物によれば下記のような効 果が奏される。

- (1)優れた表面平滑性(例えば、中心線平均粗さRa が0.2μm以下)と、優れた無色透明性(高い光透過 率) とを兼ね備えたガラス焼結体を形成することがで き、当該ガラス焼結体は、PDPの誘電体層として好適 である。
- (2)比較的低温条件(600℃以下)で行われる焼成 50
- によって結着樹脂を完全に分解除去することができ、こ れに由来する有機物質を含有しない無色透明性に優れた ガラス焼結体を形成することができる。
- (3) 転写フィルムの製造に好適に使用することができ
- (4) 膜形成材料層の転写性 (ガラス基板に対する膜形 成材料層の加熱接着性) に優れた転写フィルムを製造す るととができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】交流型のプラズマディスプレイパネルの断面形

状を示す模式図である。

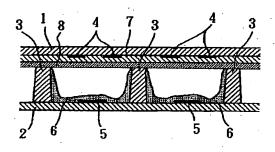
【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 ガラス基板
- 3 陽壁

バス電極

- アドレス電極
- 蛍光物質
- 誘電体層
- 保護層

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 熊野 厚司

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| ☐ BLACK BORDERS |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.